



行业动态
Industry News



P. Kay Metal公司宣布捷普和伟创力采用MS2® 成功清除锡渣

2009-11-05 | 编辑: | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

全球领先的高级焊锡材料供应商P. Kay Metal公司日前宣布, 随着越来越多的合同制造商和OEM厂商开始采用该公司独特的锡渣清除技术, 墨西哥的一些主要生产厂商也开始将其投入使用, 其中包括捷普公司和伟创力公司。

P. Kay公司总裁Larry Kay先生表示: “我们非常高兴看到两家全球领先的合同制造商把MS2®作为清除波峰焊所产生的大量锡渣的最佳技术, 将其投入使用。”



MS2®

熔锡表面剂的用户已经证实, MS2®为他们减少了70%~90%的锡条使用量。MS2®不但实现了减少废弃物的承诺, 其用户还证实焊接的整体质量得到了明显的改善。

(来源: 半导体国际 2009年10月22日)

- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意